公開実用平成 I-125513

EST AVAILABLE COPY

®日本国特許庁(JP)

①実用新案出願公開

® 公開実用新案公報(U) 平1-125513

⑤Int. Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)8月28日

H 01 F 19/04

A-6447-5E T-6447-5E

7/06 H 02 M H 04 N 3/195

Tー6447ー5E Jー6650ー5H 7037ー5C審査請求 未請求 請求項の数 1 (全 頁)

図考案の名称

- フライバツクトランス

②実 願 昭63-21304

頤 昭63(1988) 2月19日 ②出

(2)老

图

巧

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器產業株式会社内

创出 頭 人 松下電器產業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

位代 理 人 弁理士 中尾 敏男 外1名

1、考案の名称

フライバックトランス

2、実用新案登録請求の範囲

絶緑ケース内に一次コイルを巻回した低圧ボビン及び二次高圧コイルを巻き、この二次高圧コイルを複数個に分割し各巻線区分を順次フィルムを介して積層状に巻回した高圧ボビンおよびこの各巻線区分を直列に整流ダイオードにて接続し、上記二次高圧コイルにアルミ蒸着フィルムおよびアルミ箔等の導体とフィルムを順次巻回することによって二次高圧ボビン上にコンデンサを形成したフライバックトランス。

3、考案の詳細な説明

産業上の利用分野

本考案は、各種の映像機器,産業機器等に利用 するフライバックトランスに関するものである。 従来の技術



15

従来のフライバックトランスは第5図に示すよ うに、一次コイル1を巻回した低圧ポピン2と、

2 ~- 5

二次コイル3を積層状に巻回し各巻線区分を直列に接続した高圧整流ダイオード5および抵抗6を保持固定した高圧ポピン4、さらに高圧コンデナオを保持固定するコンデンサホルダー8、これらを絶縁ケース9に収納し、エポキン樹脂10で注入硬化され絶縁されている。高圧ポピン4上の高圧ダイオード5は、高圧コンデンサマと高圧アノードリード線11にて接続されている。

考案が解決しようとする課題

上記のような構造の場合、高圧コンデンサイの容量が変化し形状が変わった場合コンデンサホルター8の形状を変更する必要があり、さらにこれらを収納する絶縁ケース9の形状をも変更する必要があった。また、フライバックトランスの組立作業上にて高圧コンデンサイおよび絶縁ケース9、にアノード線11を接続、収納し、低圧ポピン2に高圧コンデンサイを接続する必要があり、自動組立等の合理化が困難であり作業者の手作業に頼る面が多く品質トラブルが発生するという欠



点を有していた。

課題を解決するための手段

本考案は上記課題を解決するために、二次高圧 コイルにアルミ蒸着フィルムおよびアルミ箔の導 体と絶縁フィルムを順次巻回することによって、 この巻回したアルミ蒸着フィルムと絶縁フィルム の間にコンデンサを形成し、二次高圧ポピン上に、 二次高圧コイルとコンデンサを構成するものであ る。

作用

上記構成とすることにより、蒸着フィルムと絶 縁フィルムの巻回数を任意に設定することにより、 必要なコンデンサ容量を得ることができるため、 コンデンサの容量が変化しても、絶縁ケース,コ ンデンサホルダーの形状を変更することなくユー ザに必要なフライバックトランスをコストアップ を抑えて供給することができるとともに、絶縁っ ィルム,蒸着フィルムの高圧ポピンへの巻付作業 は積層フィルムの巻付作業と同一なため、容易に 現有設備において自動化が可能であるため、品質



4 4-3

的にも安定したフライバックトランスとすること ができる。

実施例

以下本考案による一実施例を忝付図面にもとづいて説明する。第1図~第4図において11は一次コイル12を巻回した低圧ボビンである。これの外間に積層状に巻回した二次の高圧コイル14と絶縁フィルム15が巻かれている。この積層状にもりに直列接続されている。この積層状に巻の上にさらに絶縁フィルム15とアルミ蒸着フィルム18が交互に高圧ポビン13に巻かれる。これらは絶縁ケース20内に収められエボキシ樹脂21にて充塡硬化される。

このような構成の中で、アルミ蒸着フィルム18 は第4図に示すようにある間隔 a によってアルミ 蒸着面 2 2 が切り取られており、このアルミ蒸着 面 2 2 a と 2 2 b が絶縁フィルム 1 5 をはさんで むき合うことによりコンデンサ 2 3 a が形成され



[-]

る。とのコンデンサ23はアルミ蒸着面22がむき合う場所に形成され、さらに、アルミ蒸着面22によって直列に接続される。とのまりなアルム1 5 を第2図のによっれム1 8 と絶縁フィルム1 5 を第2図のに参问するとともにン1 3に巻間するとも層のアルミ蒸着フィルム1 8 など 1 4 と高圧 出力端子 2 では 1 4 と高圧 メード 1 6 が接続される。さらに 8 が接続される。以上のような構成を回路図として整理すると第3図のようになる。

15

第3図のようにコンデンサ23はいくつものコンデンサが直列に接続されたタイプとなるため、各コンデンサ23aの耐圧は高圧出力電圧29をコンデンサの直列数によって分圧された電圧となる。つまり絶縁フィルム15の耐圧と高圧出力電圧29によってコンデンサ23の直列数を決定す



6 4-7

ればよい。またコンデンサ容量は、アルミ蒸着フィルム18のアルミ蒸着面積とコンデンサ23の 直列数により決定することができる。

考案の効果

以上のように本考案によれば、高圧ボビン上に 高圧巻線と同じような工法にて高圧コンデンサを 形成することができ、コンデンサの容量設定も容 易に行えるためユーザのニーズに合ったコンデン サ容量を容易にしかもフライバックトランスの形 状を大巾に変更することなく、信頼性に富むフラ イバックトランスを供給することができる。

4、図面の簡単な説明

第1図は本考案のフライバックトランスの一実施例を示す断面図、第2図は同高圧ポピンのフィルム巻線方法を示す説明図、第3図は同トランスの内部接続図、第4図は同トランスのコンデンサ構成図、第5図は従来のフライバックトランスを示す断面図である。

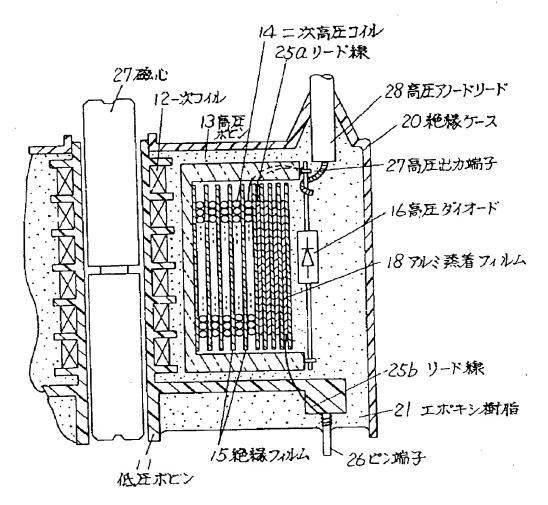
1 1 ·····低圧ポピン、1 2 ·····一次コイル、1 3 ······高圧ポピン、1 4 ·····二次高圧コイル、1 5

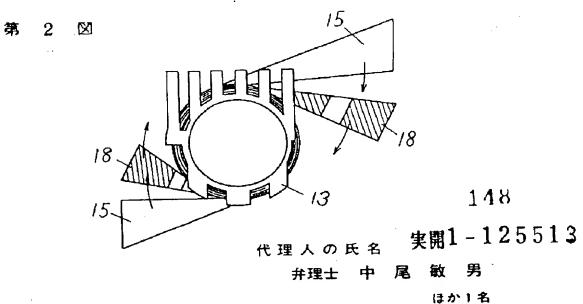
絶縁フィルム、16……高圧ダイオード、18……アルミ蒸着フィルム、20……絶縁ケース、21……エポキシ樹脂、27……磁心。代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

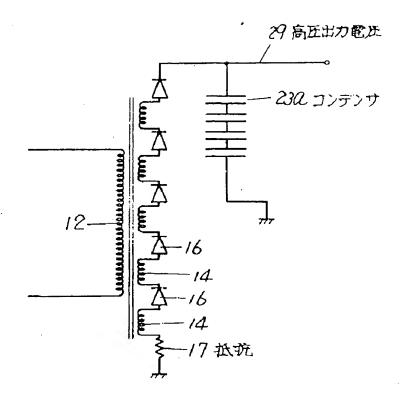
20

i : :

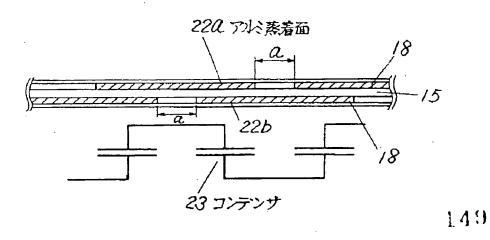
第 1 図







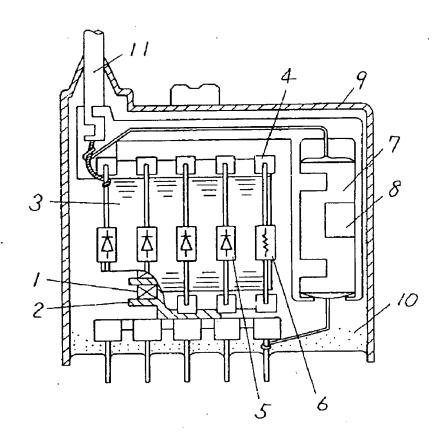
第 4 図



実開1-125513 代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男

ほか1名

第 5 図



150 実開1-125513

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

| BLACK BORDERS
| IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
| FADED TEXT OR DRAWING
| BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
| SKEWED/SLANTED IMAGES
| COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
| GRAY SCALE DOCUMENTS
| LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
| REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.